PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-041723

(43)Date of publication of application: 12.02.1999

(51)Int.CI.

H02B 1/56 H02B 11/02

(21)Application number: 09-198673

(71)Applicant : MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

24.07.1997

(72)Inventor: NAKATANI KAZUMI

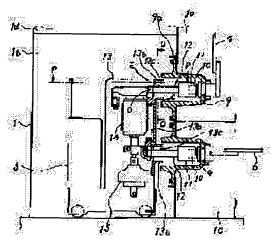
KOYAMA KAZUAKI

(54) **SWITCH**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a switch with high cooling effect, without applying an additional process to a bushing.

SOLUTION: An insulating frame 13 is used as a frame for holding the main circuit of a switch 1. An insulating wall 13a is provided on a bushing 9 side of a switching unit 14. Terminal conductors 12 are attached piercing through the insulating wall 13a. Window—type openings 13c are formed in the insulating wall 13a and around the terminal conductors 12 piercing through the wall 13a. Cylindrical parts 13b are formed from the outer circumferential edge of the opening of the insulating frame 13 toward the bushings 9 and, at the connection position of a breaker 5, the tips of the cylindrical parts 13b are inserted into the openings of the bushings 9.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

12.06.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-41723

(43)公開日 平成11年(1999)2月12日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ

H 0 2 B 1/56 11/02

H 0 2 B 1/12 11/02 Α

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 5 頁)

(91)	用魔袋目

特願平9-198673

(71)出顧人 000006013

三菱電機株式会社

(22)出顧日

平成9年(1997)7月24日

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72) 発明者 中谷 一三

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

(72)発明者 小山 和昭

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

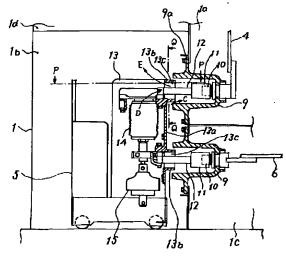
(74)代理人 弁理士 宮田 金雄 (外2名)

(54) 【発明の名称】 開閉器

(57) 【要約】

ブッシングに余分な加工を施すことなく、冷 却効果の高い開閉器を得る。

【解決手段】 開閉器1の主回路を保持するフレームを 絶縁フレーム13とし、開閉部14よりもブッシング6 側に絶縁壁13aを設け、端子導体12をこの絶縁壁1 3 a を貫通して取り付けるとともに、絶縁壁13 a の貫 通部の端子導体12の回りに窓状の開口部13cを形成 し、絶縁フレーム13の開口部外周縁部からブッシング 9の方向に筒状部13bを設け、遮断器5の接続位置に おいてこの筒状部13bの先端がブッシング9の開口内 に挿入されるようにしたものである。



9: ブッシンブ

13a: 絕緣壁

10:断路部

135: 简秋部

11:74ンが接触子 12:端弹体

13c: 期口部 14:開閉部

13:絶縁フレム

20

30

【特許請求の範囲】

【請求項1】 配電盤の主回路断路部に接離可能にかつ 引出可能に設置される開閉器において、前記開閉器の開 閉部と前記配電盤側主回路断路部との間に前記配電盤側 主回路断路部に対抗した絶縁壁面を備えかつ前記開閉器 の主回路を保持する絶縁フレームと、前記絶縁フレーム の前記絶縁壁面を貫通して配電盤の主回路断路部との接 続方向に突出して設けられた端子導体と、前記端子導体 の前記絶縁壁面貫通部に設けられた開口部、とを備えた ことを特徴とする開閉器。

【請求項2】 配電盤内の区画隔壁を貫通して装着され 内部に主回路断路部を有する筒状のブッシングに対向し て配置され、前記ブッシング内の前記主回路断路部と接 離可能にかつ引出可能に設置される開閉器において、前 記開閉器の開閉部と前記配電盤側主回路断路部との間に 前記配電盤側主回路断路部に対抗した絶縁壁面を備えか つ前記開閉器の主回路を保持する絶縁フレームと、前記 絶縁フレームの前記絶縁壁面を貫通して配電盤の主回路 断路部との接続方向に突出して設けられた端子導体と、 前記端子導体の前記絶縁壁面貫通部に設けられた開口部 と、前記開口部の外周縁部から前記ブッシング方向に前 記端子導体の周囲を所定の空間をおいて包囲しつつ突出 し開閉器が配電盤の主回路断路部に接続した位置では先 端が前記ブッシング内に挿入される筒状部と、を備えた ことを特徴とする開閉器。

【請求項3】 開口部の形状を、端子導体の導出方向か らみて、縦方向よりも横方向が大きいことを特徴とする 請求項1または請求項2記載の開閉器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、遮断器、コンタ クタ等の電力用開閉器に関するものである。

[0002]

【従来の技術】配電盤の主回路通電部は、規格により通 電時の温度上昇値を一定値以下にすることが要求されて おり、規格を満足するために種々の温度上昇の低減法が 講じられている。ここでは特に配電盤に収納される遮断 器を例に、遮断器と配電盤側の主回路断路部との接続部 の冷却構造に関して述べる。図10は、配電盤の構成を 示す側断面図である。図において、1は配電盤の箱体、 箱体1は、隔壁により区画され母線室1a、遮断器室1 b、ケーブル室1 c、制御室1 dに区画されており、箱 体1のどこかの区画内で内部アークが生じても他の区画 にアークが漏れないようにしている。2は上下方向に3 相分配置され隣接する配電盤相互間をつないで給電する 盤間母線、3は前記盤間母線を支持する碍子、4は盤間 母線2からの分岐母線、5は遮断器で下部に車輪を有し 図において左方向へ引出し遮断器室1 b 前面の扉(図示 せず)を開ければ盤外へ取り出せる。6はケーブル側の 引出母線で、CT7を通りケーブル8に接続している。

9はブッシングで、絶縁材で一端に開口を有する筒状に 形成され隔壁を貫通して取り付けられ、分岐母線4と遮 断器5、引出母線6と遮断器5相互の電気的な接離を行 う断路部10をその内部に有している。なお、説明の便 宜上、遮断器5の引出時にブッシング9の開口部前面を 覆うシャッターの図示は省略している。

【0003】図11は従来の例を示すもので、盤内にお いて遮断器5の端子導体12の先端をブッシング9内に 挿入し主回路断路部10に接続した状態を示す。 導体の 外周を絶縁した遮断器5の端子導体12の先端には、フ 10 インガー接触子11が装着され、主回路断路部10の導 体端部の外周と接触している。図からわかるように、充 電部が露出することによる事故の発生を防止するため、 ブッシング9の径は可能な限り小さく設計され、開口部 からの異物の侵入を防いでいる。フィンガー接触子11 と主回路断路部10の接触部は摺動接触のため他の主回 路部分よりも接触抵抗が大きく、他の部分に比べて発熱 量が大きい。このため、放熱が重要課題となるが、ブッ シング9の開口部の隙間が小さいため空気流Aによる冷 却は十分ではなく、主回路断路部10および端子導体1 2の導体断面積を大きくして、接触部の発生熱を外部に 導いて冷却していた。このような構成では、導体材料が 多く必要である他、発生熱の除去が十分に行えないた め、ブッシング9内の温度が高くなりやすいという問題 があった。

【0004】また、図12には、実開昭59-1323 07号公報に示されたブッシング9の上下側面に通気用 の貫通穴11a、11bを設け、下部貫通穴11aから 上部11トに抜ける空気流Bにより最も発熱の大きいフ ィンガー接触子11の周囲を冷却する例を示している。 このような構成のものは、ブッシング9に通風用の貫通 穴11a、11bが必要であるためブッシング9の構成 が複雑になるとともに、貫通穴11a、11bを通して 配電盤内部を点検中の作業者が感電する恐れがあるため 貫通穴11a、11bはあまり大きくすることができ ず、通風量をあまり大きくできないという問題があっ た。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上記のような従来の遮 断器は以上のように構成されているため、ブッシング9 内の空気流の流量をあまり大きくできず、冷却効果が低 いという問題点があった。また、ブッシング9の筒方向 と直角方向に穴を明ける必要があるため、製作のための 型費が高くなりブッシング9の価格が高くなるという問 題点もあった。

【0006】この発明の目的は、上記のような問題点を 解消するためになされたもので、ブッシングに余分な加 工を施すことなく、冷却効果の高い開閉器を得るもので

[0007]

10

20

3

【課題を解決するための手段】この発明に係わる開閉器においては、開閉器の主回路を保持するフレームを絶縁フレームとし、開閉部よりもブッシング側に絶縁壁を設け、端子導体をこの絶縁壁を貫通して取り付けるとともに、絶縁壁の貫通部の端子導体の回りに窓状の開口部を形成したものである。

【0008】また、絶縁フレームの開口部外周縁部から ブッシングの方向に筒状部を設け、遮断器の接続位置に おいてこの筒状部の先端がブッシングの開口内に挿入さ れるようにしたものである。

[0009]

【発明の実施の形態】

実施の形態1. 図1、図2はこの発明による実施の形態 1である遮断器(ここでは開閉器の1種である遮断器を 例として説明する。)を示すもので、図1は遮断器室1 bの側断面図、図2は図1のP-P断面図、図3は図1 のQ-Q断面図である。なお、1、1a、1b、1c、 $1 d \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6$ は上記の従来例のものと同等のもので あり、説明を省略する。9は、略円筒状の絶縁材で構成 されたブッシングで、周囲に設けられた取付け用フラン ジ部9 a を介して箱体1の隔壁を貫通した形で隔壁に取 り付けられている。また、ブッシング9の底部には分岐 母線4、引出母線6に接続された主回路用断路部が設け られている。なお断路部10の先端部は円柱状に形成さ れている。11は遮断器5の端子導体12の先端部に装 着されたフィンガー接触子で、前記断路部10の外周部 と接合あるいは解離する。13は絶縁フレームで、上下 の端子導体12、真空バルブ (開閉部) 14、操作リン ク機構15をその内部に保持しており、真空バルブ14 のよりもブッシング9側に隔壁13aを設けている。ま た、端子導体12の貫通部は端子導体12の周囲に所定 の空間(開口部13c)をあけてブッシング9方向に突 出して筒状部13bを設けている。この実施の形態1で は、筒状部13bの断面形状は、図3に示すように横長 の小判形の長円形状としている。また、13 d は各相 間、対地間の絶縁バリヤである。

【0010】配電盤内の遮断器5は、接続位置(図1の状態)と、図1において左方向に引出しフィンガー接触子11の先端がブッシング9の開口部から左方へ抜けた位置(すなわち断路位置)の2つの位置があるが、接続位置では筒状部13bの先端がブッシング9の開口部内に挿入された状態となる。

【0011】図1において、端子導体12とフィンガー接触子11の接触部及び断路部10とフィンガー接触子11の接触部は、接触抵抗が他の導体部分の内部抵抗に比べて大きいため、通電によるブッシング9内の発熱は他の導体部分に比べて大きくなる。このような状態において、外周部からの気流Cに加えて、開口部13cからの気流Dがブッシング9内に流れ込み断路部10、フィンガー接触子12を効果的に冷却するとともに、ブッシ

ング9内からは気流Eとして再び開口部13cを通って排気される。このようにして、ブッシング9内の断路部10、フィンガー接触子12は効果的に冷却される。さらに、開口部13cを通る気流D、Eは、端子導体12の長手方向に流れるため、気流との接触面積が大きくなり、さらに冷却効果を上げることができる。

【0012】実施の形態2.図4は、図3の変形例に対応するもので、端子導体12と開口部13cの断面形状がそれぞれ真円のものを示しており、上記の実施の形態1と同様の効果を得ることができる。

【0013】実施の形態3.図5は、図3の変形例に対応するもので、開口部13cの断面形状が楕円のものを示しており、上記の実施の形態1と同様の効果を得ることができる。

【0014】実施の形態4.図6は、図3の変形例に対応するもので、開口部13cの断面形状が略四角のものを示しており、同一サイズの絶縁フレームにおいて最も大きな開口面積を得ることができる。

【0015】実施の形態5.図7は、実施の形態5を示すもので、ブッシング9の底部に開口部9aを設け、この開口部9aから開口部13cの方向に気流Fを発生させてブッシング9内の冷却を行うものである。このような構成によれば、気流Fは一方向に流れるため、さらに冷却効果を高めることができる。

【0016】実施の形態6.図8、図9は、遮断器5の端子導体12及び開口部13cの3相分の配置を示している。図8は定格電流が少なく導体径が小さい場合、図9は定格電流が大きく導体径が太い場合を示す。また、図8と図9を比較してわかるように、開口部13cを横方向に長い長穴とすることにより、端子導体12の導体中心間距離がL1からL2のように大きくなっても、また、端子導体12の径が変化しても、開口部13cが小判状に大きく明けられているので端子導体12は開口部13cの中を貫通することができる。

[0017]

【発明の効果】この発明は、以上説明したように構成されているので、以下に示すような効果を奏する。

【0018】絶縁フレームのブッシング側に絶縁壁を設け、端子導体が絶縁壁を貫通する部分に開口部を設けたので、開閉器側から開口部を通してブッシング内に冷却用の通気を行うことが可能となり、冷却効果を向上させることができる。

【0019】また、絶縁フレームの開口部の周囲にブッシングの方向に延在する筒状部を設け、これをブッシングの開口内に挿入させたので、開閉器側からの冷却用通気を確実にブッシング内に導くことが可能となり、冷却効果を向上させることができる。

の気流Dがブッシング 9 内に流れ込み断路部 1 0 、フィ 【0 0 2 0】さらに、開口部の形状を、端子導体の導出 ンガー接触子 1 2 を効果的に冷却するとともに、ブッシ 50 方向からみて、縦方向よりも横方向を大きくしたので、 5

電流容量の関係で端子導体の導体中心間距離あるいは導体径が変化させる場合でも、同一の絶縁フレームを使用することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施の形態1を示す遮断器における遮断器の断面図である。

【図2】 図1のP-P断面を示す図である。

【図3】 図1のQ-Q断面を示す図である。

【図4】 この発明の実施の形態2を示す端子導体及び 開口部の断面を示す図である。

【図5】 この発明の実施の形態3を示す端子導体及び 開口部の断面を示す図である。

【図6】 この発明の実施の形態4を示す端子導体及び 開口部の断面を示す図である。

【図7】 この発明の実施の形態5を示す遮断器の断面 図である。

【図8】 この発明の実施の形態6を示すもので、3相

分の端子導体及び開口部の断面を示す図である。

【図9】 図8において、導体径、導体中心間距離を変更した例を示す断面図である。

【図10】 配電盤の構成を示す側断面図である。

【図11】 従来の遮断器の側断面図である。

【図12】 従来の他の遮断器をブッシングに挿入した側断面図である。

【符号の説明】

9:ブッシング10:断路部10 11:フィンガー接触子12:端子導

体

13:絶縁フレーム 13a:絶縁

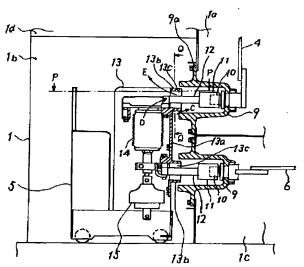
壁

13b:筒状部 13c:開口

部

14:開閉部

【図1】

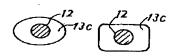


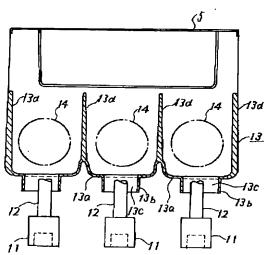
9:ブッシンプ 13a:絶縁壁 10:断路部 13b: 関状部

11:74Vが接触子 13c:開口部 12:端子導体 14:開閉部

13:超縁フレム

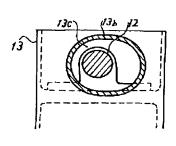
【図5】 【図6】





【図3】

【図2】





【図4】

【図12】

